

TOP DuNC SB/TN/BN/MP/CR

TOP DuNC SB/TN/BN/MP/CR

ピット・クラックなしで最高のレベリングを実現!

Realize best leveling without pit and crack

- 半光沢ニッケルめっき/光沢ニッケルめっき: 優れた皮膜物性、クラックを抑制
Semi-bright/bright nickel plating: Great film property, prevent crack
- マイクロポーラスクロム用ニッケルめっき: 腐食分散効果により耐食性アップ
Nickel plating for micro-porous chromium plating: Improve corrosion resistance by micro-powder
- クロムめっき: 高つきまわり性、陽極が溶解しにくい
Chromium plating: High covering power, prevent anode dissolution

TOP DuNC SB 半光沢ニッケル Semi-bright nickel

TOP DuNC TN 高耐食性ニッケル High corrosion-resistant nickel plating

TOP DuNC BN 光沢ニッケル Bright nickel plating

TOP DuNC MP マイクロポーラスクロム用ニッケル Nickel plating for micro-porous chromium plating

TOP DuNC CR クロムめっき Chromium plating

優れた皮膜物性 Great film property



※ヒートショック試験
(80°C→-40°C 急冷条件)
Thermal shock test
(80°C→-40°C
quick cooling)



皮膜物性が良く、クラックを抑制

Great film property, prevent crack

高耐食性 High corrosion resistance

	TOP DuNC MP	従来浴 Conventional bath
①	9,000	2,000
②	12,000	16,000
③	21,000	114,000
④	30,000	15,000
⑤	15,000	2,000

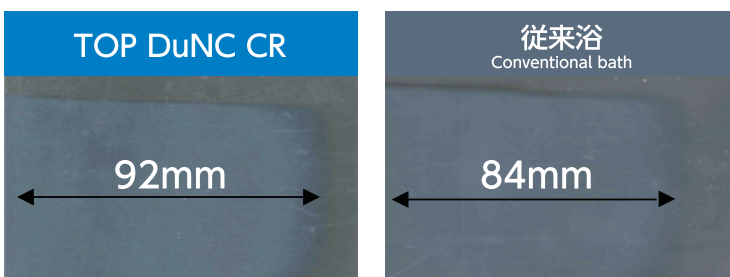
ベントカソード板
Bent-cathode plate

パウダー共析数(個/cm²)
Co-deposited powder amount (piece/cm²)

腐食分散性に優れ、高い耐食性

Co-deposit at low current density and dent areas uniformly

優れたつき回り性 High covering power



低電流部までクロムが析出し、良好な外観

Deposit uniformly, good appearance

※ハルセル試験(5A, 2分)時のクロム被覆幅
Coverage width by Hull cell test (5 A, 2min)

つきまわり性の比較
Comparison of covering performance